Micro-MaTch | Micro-MaTch Industrial

Interne TE-Nummer 9-188275-0

Ribbon Cable Connectors, Board-to-Board, 20 Position, 1.27 mm [.

05 in] Centerline, Vertical, Surface Mount, 2 Row, Receptacle, Micro-

MaTch Industrial

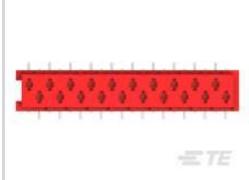
Auf TE.com ansehen>



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder > Flexible Flachkabel-, FPC- und Bandsteckverbinder > Flachbandkabel-Stecker > Buchse-auf-Leiterplatte-Anschluss, von oben steckbar











Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte

Anzahl von Positionen: 20
Raster: 1.27 mm [.05 in]

Arretierung für Leiterplattenmontage: Ohne Montageausrichtung für Leiterplatte: Vertikal

Alle Buchse-auf-Leiterplatte-Anschluss, von oben steckbar (67)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Flachbandkabel-Steckverbindertyp	On-Board-Buchse
Flachbandkabel-Steckerbinder-Stecksockeltyp	Gehüllt
Produkttyp des Steckverbinders	Steckverbindersatz
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Steckverbinder- und Gehäusetyp	Buchse
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte
Konfigurationsmerkmale	
Anzahl von Positionen	20
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Zeilenanzahl	2

 $1000~\mathrm{M}\Omega$

Elektrische Kennwerte

Isolierwiderstand



Arbeitsspannung	100 VAC
Sonstige Eigenschaften	
Verkettung	Ohne
Primäre Produktfarbe	Rot
Profil des Steckverbinders	Standard
Kontaktmerkmale	
Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	3 – 5 μm[118.11 – 196.85 μin]
Kontakttyp	Stecksockel
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	3 – 5 μm[118.11 – 196.85 μin]
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Zinn
Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Matt
Kontaktform	Doppelstrahl, Doppelstrahl
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Kontaktnennstrom (max.)	1.5 A
Klemmenmerkmale	
Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke	.25 mm[.01 in]
Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite	.75 mm[.029 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Oberflächenmontage
Montage und Anschlusstechnik	
Gegensteckführung	Mit
Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse	Press-Fit
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
Typ der Gegensteckführung	Polarisierung
Gegensteckarretierung	Mit
Typ der Gegensteckarretierung	Kontaktreibung
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage
Gehäusemerkmale	
Steckeingangsposition	Oben



Gehäusematerial	PA 4.6
Raster	1.27 mm[.05 in]
Abmessungen	
Steckverbinderlänge	27.4 mm[1.078 in]
Steckverbinderhöhe	5.3 mm[.21 in]
Reihenabstand	2 mm[.059 in]
Verwendungsbedingungen	
Betriebstemperaturbereich	-40 - 105 °C[-40 - 221 °F]
Betrieb/Anwendung	
Lötververfahrenfunktion	Plattenabstand
Satzverarbeitungsfunktion	Vakuumband
Stromkreis Anwendung	Signal
Industriestandards	
UL-Grad	Zulassung
Behörde/Norm	UL
Zugelassene Standards	UL E28476
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
Verpackungsmerkmale	
Verpackungsmenge	900
Verpackungsmethode	Trommel
Weitere	
Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder – Kommentar	Zur Verwendung mit Male-In-Wire/Male- On-Board

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023 (235) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2023 (235)



Enthält keine SVHC

Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Reflow-Löten tauglich bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den "Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen", wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile











Auch serienmäßig | Micro-MaTch Industrial





Board-In-Steckverbinder(20)



Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge



Flachbandkabel-Stecker(185)



 ${\it Kabel-an-Leiter platte-Stecker kontakte}$



Leiterplattenstiftleisten und -buchsen



Steckbare I/O-Kabelsätze(52)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenr.:8-188275-0 MICRO-MATCH SMD FTE



RLP73M 2B R039 1% 1K RL



250 FASTON TAB TPBR



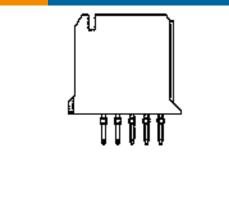
RQ 0603 215R 0.1% 10PPM 5K RL



PTL 1X5 PCB HEADER VERT HITEMP



TE Teilenr.:1-215464-2 12P.MICRO-MATCH MOB



TE Teilenr.:5223652-1 2MM FB,5RV,REC,ASY,030,PF,4.25



Dokumente

Produktzeichnungen

MICRO-MATCH SMD FTE

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

ENG_CVM_9-188275-0_U.2d_dxf.zip

Englisch

3D PDF

Ribbon Cable Connectors, Board-to-Board, 20 Position, 1.27 mm [.05 in] Centerline, Vertical, Surface Mount, 2 Row, Receptacle, Micro-MaTch Industrial



3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_9-188275-0_U.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_9-188275-0_U.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den **allgemeinen Verkaufsbedingungen** zu

Datenblätter/ Katalogseiten

Micro-MaTch Catalog

Englisch

Ribbon Cable Interconnect Solutions

Englisch

Centerline Micro-Match Connector Series

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

Product Compliance Document

Englisch

Product Compliance Document

Englisch